

# 惠州回收XINLUDA信路达可上门

产品名称	惠州回收XINLUDA信路达可上门
公司名称	深圳市东城电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

## 产品详情

### 15.3 Tape Automated Bonding (TAB) 卷带自动结合技术

Tape Automated Bonding (TAB) 卷带自动结合是一种将多接脚大规模集成电路器 (IC) 的芯片 (Chip) , 不再先进行传统封装成为完整的个体, 而改用TAB载体, 直接将未封芯片黏装在板面上。即采“聚亚醯胺” (Polyimide) 之软质卷带, 及所附铜箔蚀成的内外引脚当成载体, 让大型芯片先结合在“内引脚”上。经自动测试后再以“外引脚”对电路板面进行结合而完成组装。这种将封装及组装合而为一的新式构装法, 即称为TAB法。

### 16、PGA (pin grid array)

TRS3253EIRSMR

INA240A1PWR

INA240A2PWR

ADS1112IDGSR

ADS7953SRHBR

DAC7611U

TS3A27518ERTWR

INA282AIDR

DRV8832DGQR

TL4242DRJR

UC3710T

UCC27712DR

UCC27524ADR

TRF7962ARHBR

TRF7970ARHBR

TRF7964ARHBR

TPS54478RTER

TPS74901RGWR

OPA4197IDR

INA821IDR

OPA4197IPWR

TPS23861PWR

TLC59116IRHBR

LM217MDT-TR

TDA7377

M24C64-FMC6TG

M95010-WMN6TP

L78M08ABDT-TR

L7812ABV

LM2901YDT

L78L12ABD-TR

LF33CV

SM2T3V3A

STBP120AVDK6F

LF33CDT-TR

DA112S1RL